(19) World Intellectual Property Organization International Bureau



- 1 GEN IN THE E CON CONTROL OF THE CONTROL OF THE

(43) International Publication Date 25 January 2001 (25.01.2001)

PCT

(10) International Publication Number WO 01/05366 A1

(51) International Patent Classification7:

A61K 7/42

(21) International Application Number: PCT/US00/19459

(22) International Filing Date: 14 July 2000 (14.07.2000)

(25) Filing Language:

English

(26) Publication Language:

English

(30) Priority Data: 60/144,264

15 July 1999 (15.07.1999) US

- (71) Applicant: PLAYTEX PRODUCTS, INC. [US/US]; 300 Nyala Farms Road, Westport, CT 06880 (US).
- (72) Inventors: RUSSO, Thomas; 27 Woodside Avenue, Newton, NJ 07860 (US). HOURIHAN, Joseph; 28 Woodlawn Terrace, Cedar Grove, NJ 07009 (US). SANOGUEIRA, James; 4 Kimmissy Court, Suffern, NY 10901 (US).
- (74) Agent: RUGGIERO, Charles, N., J.; Ohlandt, Greeley, Ruggiero & Perle, L.L.P., 9th floor, One Landmark Square, Stamford, CT 06901-2682 (US).

(81) Designated States (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Designated States (regional): ARIPO patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), Eurasian patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:

With international search report.

For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guidance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the beginning of each regular issue of the PCT Gazette.

05366 A

(54) Title: SUNSCREEN AEROSOL COMPOSITION

SUNSCREEN AEROSOL COMPOSITION

BACKGROUND OF THE INVENTION

I. Field of the Invention

5

10

15

20

25

30

The present invention relates to sunscreens. More particularly, the present invention relates to sunscreen compositions dispensed in the form of an aerosol product that foams.

II. Description of the Prior Art

Sunscreen compositions are applied to the skin to protect the skin from the sun's ultraviolet rays that can lead to erythema, a reddening of the skin also known as sunburn. Sunlight or ultraviolet radiation in the UV-B range has a wavelength of 290nm to 320nm and is known to be the primary cause of sunburn. Ultraviolet rays at a wavelength of 320nm to 400nm, known as UV-A radiation, produces tanning of the skin. However, in the process of doing so, the UV-A rays can damage or harm the skin.

Besides the immediate malady of sunburn, excessive sunlight exposure can lead to skin disorders. For instance, prolonged and constant exposure to the sun may lead to actinic keratoses and carcinomas.

Another long-term effect is premature aging of the skin. This condition is characterized by skin that is wrinkled, cracked and has lost its elasticity.

As stated above, sunscreens are typically formulated with the goal of inhibiting skin damage from the sun's rays. The sunscreen composition filters or blocks the harmful UV-A and UV-B rays that can damage and harm the skin. It is believed that sunscreen agents accomplish this by absorbing the UV-A and/or UV-B rays.

In general, sunscreen compositions are oil and water emulsions. In this system, the UV-absorbing compounds are typically incorporated into the oil phase. Sunscreens may also include physical or inorganic metal oxides that block the sun's rays. Titanium dioxide and zinc oxide are commonly used for this purpose.

Consumers consider many factors when purchasing a sunscreen product. One of the most important considerations is the sun protection factor (SPF). This determines the amount of protection that the sunscreen composition provides over a given period of time. There are many to choose from and selection will be based upon the consumer's needs. The consumer also gives consideration to the substantivity of the product, that is how durable is the product after applying it over the skin. This effects how often the composition will need to be applied when the consumer is out in the sun. A third consideration is product feel and how well the product spreads over the skin. Typically, consumers want a product that feels smooth and silky and be applied in a smooth continuous film over the skin. Another factor is the shelf life of the product, which is determined by the chemical and physical stability of the sunscreen composition. In addition, product form will also play a part since there is a variety of choices such as lotions, gels, creams, sprays, and aerosols that are available. Form preference could ultimately determine whether the consumer decides to purchase the product.

The unique product forms can be appealing to many consumers who are looking for something different. Sunscreens that are made in the form of an aerosol are not commonplace, particularly, aerosols that deliver the product as a foam.

BRIEF SUMMARY OF THE INVENTION

5

10

15

20

25

30

It is an object of the present invention to provide a sunscreen composition that is dispensed as an aerosol product in the form of a foam.

It is also an object of the present invention to provide such a sunscreen composition that delivers superior foam quality.

It is another object of the present invention to provide such a sunscreen composition that is effective in protecting the skin against UV-A and UV-B rays.

It is still another object of the present invention to provide such a sunscreen composition that spreads uniformly over the skin.

To accomplish the foregoing objects and advantages, the present invention, in brief summary, is a sunscreen composition that is dispensed as an aerosol product. The composition contains a sunscreen agent, an emulsifier, a foam builder/stabilizer, a counterion, and a propellant. In a preferred embodiment, the sunscreen composition also contains an emollient, a humectant, a preservative/antioxidant, and water.

Furthermore, the ratio of the foam builder/stabilizer to counterion must be about 1:4 to about 5:1.2. More preferably, the ratio is about 1:1 to about 5:1.

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

The present invention is a sunscreen composition in the form of an aerosol comprising a sunscreen agent, an emulsifier, a foam builder/stabilizer, a counterion, and a propellant.

Sunscreen agents

5

10

15

20

25

30

The sunscreen agents that can be used in the present invention must be capable of absorbing or blocking the harmful effects of ultraviolet radiation. In addition, they must be non-toxic and non-irritating when applied to the skin. Suitable sunscreen agents include, for example, para-aminobenzoic acid (PABA), benzophenone-1, benzophenone-2, benzophenone-3, benzophenone-4, benzophenone-6, benzophenone-8, benzophenone-12, methoxycinnamate, ethyl dihydroxypropyl-PABA, glyceryl PABA, homosalate, methyl anthranilate, octocrylene, octyl dimethyl PABA, octyl methoxycinnamate, octyl salicylate, PABA, 2-phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid, triethanolamine salicylate, 3-(4-

methylbenzylidene)-camphor, red petrolatum, and mixtures thereof. The preferred sunscreen agents are octyl methoxycinnamate, octyl salicylate, benzophenone-3, and mixtures thereof.

4

The sunscreen agents may be present in an amount about 1 wt.% to about 40 wt.% of the total weight of the composition of the present invention. The total amount of sunscreen agents in the composition will depend upon the sun protection factor (SPF) desired. Normally, the higher the SPF, the greater the total amount of sunscreen agents. Preferably, the sunscreen agents are included at about 4 wt.% to about 30 wt.%.

Emulsifiers

5

10

15

20

25

An emulsifier is an essential component of the present invention. An emulsifier enables two or more immiscible liquids to be combined homogeneously, while increasing the viscosity of the composition. Moreover, the emulsifier acts to stabilize the composition. Emulsifiers that may be used in the present invention include sorbitan oleate, sorbitan sesquioleate, sorbitan isostearate, sorbitan trioleate, polyglyceryl-3-diisostearate, polyglycerol esters of oleic/isostearic acid, polyglyceryl-6 hexaricinolate, polyglyceryl-4-oleate, polygylceryl-4 oleate/PEG-8 propylene glycol cocoate, oleamide DEA, sodium glyceryl oleate phosphate, hydrogenated vegetable glycerides phosphate and mixtures thereof.

Furthermore, one or more synthetic polymers may be used as an emulsifier. For example, PVP Eicosene copolymer, acrylates/C₁₀-C₃₀ alkyl acrylate crosspolymer, acrylates/steareth-20 methacrylate copolymer, PEG-22/dodecyl glycol copolymer, PEG-45/dodecyl glycol copolymer, and mixtures thereof.

30

The preferred emulsifiers are PVP Eicosene copolymer, acrylates/ C_{10} - C_{30} alkyl acrylate crosspolymer, PEG-20 sorbitan isostearate, sorbitan isostearate, and mixtures thereof.

The one or more emulsifiers are present in a total amount about 0.01 wt.% to about 15 wt.% of the total weight of the composition of the present invention. Preferably, about 0.1 wt.% to about 3 wt.% of emulsifiers are used.

5

10

15

20

25

30

Foam Builder/Stabilizer

The composition of the present invention must include a foam builder/stabilizer. The preferred foam builder/stabilizer is cetyl phosphate, DEA cetyl phosphate, TEA myristate, TEA stearate, magnesium stearate, sodium stearate, potassium laurate, potassium ricinoleate, sodium cocoate, sodium tallowate, potassium castorate, sodium oleate, and mixtures thereof. The foam builder/stabilizer in an amount about 0.1 wt.% to about 5 wt.% must be added to the composition of the present invention. Preferably, the foam builder/stabilizer is present in an amount about 0.1 wt.% to about 3 wt.%.

Counterions

Counterions are in the composition of the present invention to neutralize components such as an emulsifier and a foam builders/stabilizer. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, diethanolamine, triethanolamine, aminomethyl propanol, trisodium ethylenediaminetetraacetic acid, and mixtures thereof, are examples of suitable counterions used in the present invention. The preferred counterion is triethanolamine.

Counterion is present in an amount about 0.01 wt.% to about 8 wt.% in the composition of the present invention. Preferably, counterion is present in an amount about 1 wt.% to about 5 wt.%.

A critical feature of the present invention is the ratio of the foam builder/stabilizer to counterion. To ensure superior foam quality and integrity, the ratio must be about 1:4 to about 5:1.2. Preferably, the ratio is about 1:1 to about 5:1.

Propellant

The propellant must be capable of producing a sufficient pressure for expelling the composition from an aerosol container. Furthermore, the propellant must be non-irritating, non-toxic and compatible with the ingredients used in the composition. Suitable propellants are butane, isobutane, propane, dimethyl ether, dichlorodifluoromethane, tetrafluoromethane, dichlorotetrafluoroethane, chlorodifluoromethane, chlorodifluoroethane, difluoroethane, and mixtures thereof. The preferred propellant of the present invention is a blend of isobutane and propane, commonly known as A-46 propellant. Propellant is present in the range about 3 wt.% to about 15 wt.% of the present invention. Preferably, the propellant is about 5 wt.% to about 9 wt.%.

Water

5

10

20

25

30

The composition of the present invention optionally can have water.

Water can be present in an amount up to about 80 wt.%, preferably, from 30 wt.% to 70 wt.% of water.

Emollients

The present composition may additionally contain one or more emollients. An emollient provides a softening or soothing effect on the skin surface and is generally considered safe for topical use. Emollients also help control the rate of evaporation and the tackiness of the composition. Preferred emollients include mineral oil, lanolin oil, coconut oil, cocoa butter, olive oil, aloe extracts, jojoba oils, castor oil, fatty acids such as oleic and stearic, fatty alcohols such as cetyl and hexadecyl (ENJAY), diisopropyl adipate, hydroxybenzoate esters, benzoic acid esters of C₉-C₁₅ alcohols, isononyl iso-nonanoate, alkanes such as mineral oil, silicones such as dimethyl polysiloxane, ethers such as polyoxypropylene butyl ethers and polyoxypropylene cetyl ethers, and C₁₂-C₁₅ alkyl benzoates, and mixtures thereof. The most preferred emollients are hydroxybenzoate esters, aloe vera, C₁₂-C₁₅ alkyl benzoates, and mixtures thereof.

Emollient is present in an amount about 1 wt.% to about 20 wt.% of the total weight of the composition. The preferred amount of emollient is

about 2 wt.% to about 15 wt.%, and most preferrably about 4 wt.% to about 10 wt.%.

Humectants

5

10

15

20

A moistening agent, such as a humectant, may be incorporated into the present invention. Suitable humectants include glycerin, polyethylene glycol, polypropylene glycol, sorbitol, PEG-4, and mixtures thereof.

One or more humectants are optionally present at about 0.5 wt.% to about 8 wt.% in the present invention. Preferably, about 1 wt.% to about 5 wt.% of humectants may be used.

Titanium dioxide

Optionally, titanium dioxide may be added to the composition of the present invention. This material is generally considered safe for topical use since it is physiologically inert and has a low degree of irritation and toxicity. It functions by reflecting and absorbing sunlight. In the present invention, the titanium dioxide is suspended throughout the composition.

The composition of the present invention may have about 0.5 wt.% to about 10 wt.% of titanium dioxide. Preferably, there is present about 1 wt.% to about 3 wt.% titanium dioxide.

Preservatives/Antioxidants

Optionally, preservatives/antioxidants may be in the present composition. Diazolidinyl urea, iodopropynyl butylcarbamate, vitamin E, vitamin E acetate, vitamin C, butylated hydroxytoluene, methylparaben, and mixtures thereof may be a preservative/antioxidant in the present composition.

30

25

One or more preservatives/antioxidants may be present in an amount about 0.01 wt.% to about 2 wt.% of the total weight of the present invention. Preferably, one or more preservatives/antioxidants are present in an amount about 0.1 wt.% to about 1 wt.%.

WO 01/05366

5

15

25

30

Rheological Additives

The present invention may include a rheological additive, such as magnesium aluminum silicate, hydroxypropyl cellulose, carbomer, cellulose, guar gum, xanthan gum, bentonite, acrylate copolymers, and mixtures thereof. The rheological additive assists in building the viscosity of the present invention.

The rheological additive may optionally be present at about 0.05 wt.% to about 5 wt.% in the composition of the present invention.

Preferably, about 0.1 wt.% to about 2 wt.% of rheological additives are present in the present composition.

Optional Additives

The sunscreen composition of the present invention may also contain optional additives. For instance, a fragrance, colorant, plant extract, absorbent, waterproofing agent, and mixtures thereof may be included.

20 Process

The process used to manufacture the present invention must be capable of forming a homogeneous composition that can be sprayed or dispensed from an aerosol can.

Typically, aerosol products are made by filling a concentrate into a can and then filling the can with propellant under vacuum conditions.

The concentrate of the present invention may be prepared by using techniques and methods well known in the art. In general, ingredients are incorporated by mixing and applying heat if necessary, until the concentrate is uniform and homogeneous. If necessary, the concentrate may be homogenized to ensure homogeneity.

The concentrate is then placed in an aerosol can which is later filled with propellant.

Having thus described the present invention with particular reference to preferred embodiments thereof, it will be apparent that various changes and modifications may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined in the appended claims.

20

25

WHAT IS CLAIMED IS:

- A sunscreen composition comprising:
- (a) a sunscreen agent;
- 5 (b) an emulsifier;
 - (c) a foam builder/stabilizer:
 - (d) a counterion; and
 - (e) a propellant.
- 10 2. The composition of claim 1, wherein said ratio of foam builder/stabilizer to said counterion is about 1:4 to about 5:1.2.
 - The composition of claim 1, wherein said foam
 builder/stabilizer is selected from the group consisting of cetyl phosphate,
 DEA cetyl phosphate, sodium stearate, potassium ricinoleate, sodium tallowate, and mixtures thereof.
 - 4. The composition of claim 1, wherein said foam builder/stabilizer is about 0.1 wt.% to about 5 wt.% of the total weight of the composition.
 - 5. The composition of claim 1, wherein said counterion is selected from the group consisting of sodium hydroxide, potassium hydroxide, diethanolamine, triethanolamine, aminomethyl propanol, trisodium ethylenediaminetetraacetic acid, and mixtures thereof.
 - 6. The composition of claim 1, wherein said counterion is about 0.01 wt.% to about 8 wt.% of the total weight of the composition.
- The composition of claim 1, wherein said sunscreen agent is about 4 wt.% to about 30 wt.% of the total weight of the composition.

- 8. The composition of claim 7, wherein said sunscreen agent is selected from the group consisting of benzophenone-3, octyl methoxycinnamate, octyl salicylate, homosalate, and mixtures thereof.
- 5 9. The composition of claim 1, wherein said emulsifier is about 0.01 wt.% to about 15 wt.% of the total weight of the composition.
- The composition of claim 9, wherein said emulsifier is selected from the group consisting of PVP Eicosene copolymer, sorbitan isostearate, acrylates/C₁₀-C₃₀ alkyl acrylate crosspolymer, PEG-20 sorbitan isostearate, and mixtures thereof.
 - 11. The composition of claim 1, wherein said propellant is a blend of isobutane and propane.
 - 12. The composition of claim 1, further comprising water.

15

25

- 13. The composition of claim 1, further comprising an emollient.
- 20 14. The composition of claim 13, wherein said emollient is selected from the group consisting of hydroxybenzoate esters, C₁₂-C₁₅ alkyl benzoates, aloe vera, and mixtures thereof.
 - 15. The composition of claim 1, further comprising a humectant.
 - 16. The composition of claim 15, wherein said humectant is PEG-4.
- 17. The composition of claim 1, further comprising titanium 30 dioxide.
 - 18. The composition of claim 1, further comprising a rheological additive.

- 19. The composition of claim 18, wherein said rheological additive is magnesium aluminum silicate.
- 20. The composition of claim 1, further comprising a preservative/antioxidant.
- The composition of claim 20, wherein said preservative/antioxidant is selected from the group consisting of diazolidinyl urea, iodopropynyl butylcarbamate, vitamin E, vitamin E acetate, vitamin C,
 butylated hydroxytoluene, methylparaben, and mixtures thereof.
 - 22. The composition of claim 1, further comprising optional ingredients selected from the group consisting of a fragrance, colorant, plant extract, absorbent, waterproofing agent, and mixtures thereof.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/US00/19459

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(7) :A61K 7/42 US CL :424/59					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system follo	wed by classification symbols)				
U.S. : 424/59	,,				
Documentation searched other than minimum documentation to	the extent that such documents are included	in the fields searched			
Electronic data base consulted during the international search	(name of data base and, where practicabl	e, search terms used)			
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category* Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y,P EP 0,791,353 A1 (SHISEIDO CON 1999, see entire document.	MPANY LIMITED) 27 August	1-22			
Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: As document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance to be of particular relevance. See patent family annex. *T* later document published after the international filling date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed and document published prior to the international search Date of mailing of the international search report 30 AUG 2000 Authorized officer Authorized officer Authorized officer					
Box PCT Washington, D.C. 20231 Facsimile No. (703) 305-3230	Raj Baya, Ph.D. Telephone No. (703) 308-2423				

⑲ 日本 国 特 許 庁 (J P)

10 特許出願公表

⑫公表特許公報(A)

 $\Psi 4 - 506587$

❷公表 平成4年(1992)11月12日

Selnt. Ci. ⁵
H 01 L 21/20 21/302

識別記号

庁内整理番号 9171-4M 7353-4M 審 査 請 求 有 子備審査請求 有

部門(区分) 7(2)

(全 8 頁)

◎発明の名称 薄い絶縁体上シリコン層の製造方法

②特 願 平2-513813 醫②出 願 平2(1990)9月28日

◎翻訳文提出日 平4(1992)3月30日
 ◎国際出願 PCT/US90/05432
 ◎国際公開番号 WO91/05366
 ◎国際公開日 平3(1991)4月18日

優先権主張 Ø1989年9月29日@米国(US)®414,225

@発 明 者 ゴッドペイ,デビット ジェー

アメリカ合衆国, ワシントン, デイー。シー。20375-5000, ネイ

パル リサーチ ラポラトリー, コード 6816

勿出 頤 人 アメリカ合衆国

アメリカ合衆国, ワシントン, デイー. シー. 20375-5000, ネイ

パル リサーチ ラポラトリー。

⑩代 理 人 介理士 茑 程 夫 外1名

⑩指 定 国 AT(広域特許),BE(広域特許),CA,CH(広域特許),DE(広域特許),DK(広域特許),ES(広域特許),FR(広域特許),GB(広域特許),IT(広域特許),JP,KR,LU(広域特許),NL(広域特許),SE

(広域特許)

最終頁に続く

対求の範囲

1. 以下の発用:

1つまたはそれ以上のケイ素基板を選択し;

数1つまたはそれ以上のケイ素基板の少なくとも1

つの上にケイ素とその他の下族元素との合金からなる

エッチストップ層を形成し;

数エッチストップ層の上にケイ素キャップ層を形成

: د

数ケイ素キャップ層を要域的基板に結合し;そして

訂記 1 つまたはそれ以上のケイ素基板の少なくとも 1 つおよび収配エッチストップ層を、利配ケイ素キャ

ップ度の下層部分を除去することなく除去し、それに

より質記ケイ栄キャップ層の下層部分を取記機械的基

板上に残し、半導体機関を形成する

からなる、半導体構造物が引続き形成され得る半導体

毎層を形成する方法。

2. 前記エッチストップ層がケイ素ースズ合金からなる

競求項1 記載の方法。

3. 貧犯エッチストップ層がケイ素ー鉛合金からなる質

求項1記載の方法。

4. 貿配ニッチストップ層がケイ素ーゲルマニウム合金

からなる請求項1記載の方法。

5. 前記ケイ業-ゲルマニウム合金が次式:Si,...Ce.

(x=0.1-0.5) の組成を有する請求項(記載の方法。

6. 前記エッチストップ層を形成する段階がケイ素とも

う1つ別のⅣ鉄元素との合金の層を付着ませることか

らなる請求項!記載の方法。

7. 町配合金がケイ素-ゲルマニウム合金からなる請求

張 6 記載の方法。

8. 育紀合金がケイ素-スズ合金からなる請求項 6 配載

の方法。

9. 衣記合金がケイ素-鉛合金からなる糖求項 6 配数の.....

方法。

: 0 . ケイ景キャップ層を機械的基板に結合する育記段階

が以下のその他の表帯:

育紀ケイ素キャップ層の露出面に二酸化ケイ素の層

も形成し:

| 軟配機械的基板の郵出面に二酸化ケイ素の層を形成

し:

上記二酸化ケイ素の質層を接触させ;そして

上記二頭化ケイ素の胃層間に結合を形成するために

それらの両層を加熱する

からなる請求項1記載の方法。

1.1. ケイ素キャップ層を模様的基板に給合する前配数層

が以下の股階:

| 寂記ケイ素キャップ層の雲出面に二酸化ケイ素の層

を形成し:

二酸化ケイ素の前配層と前配機械的基根を接触させ;

そして

特表平4-506587(2)

二酸化ケイ素の前記号と前記機械的基礎との間に結合を形成するためにそれらを加急する

からなる間求項1記載の方法。

12. ケイ素キャップ腺を最低的基板に結合する容配及用 が以下の及降:

前記機械的基板の郵出面に二歳化ケイ素の層を形成 し:

二酸化ケイ素の前記層と前記ケイ素キャップ層を接触させ;

二度化ケイ素の食配用と収配ケイ素キャップ層との 間に結合を形成するためにそれらを加熱する からなる資水項1を飲の方法。

13、1つまたはそれ以上のケイ素基板の少なくとも1つおよびニッチストップ層を除去する自犯段階が以下の 股格:

前記1つまたはそれ以上のケイ書碁板の少なくとも 1つの一郎を機能的に除去し:

的記 1 つまたはそれ以上のケイ素基板の少なくとも 1 つの残酷および款記エッチストップ層の一部を選択 的エッチング用で選択的エッチングを行い:そして

収配エッチストップ層の表記を、数エッチストップ 層を選択的に除去する第2のエッチング剤でエッチン グを行う

からなる鉄水項(記載の方法。

14、 育記1つまたはそれ以上の基板が少なくとも第1 お

よび第2基板であり、数第1基板が自起1つまたはそれ以上のケイ素基板の少なくとも1つであり、自起ニッチストップ度が第1エッチストップ度であり、前起ケイ素キャップ度が第1ケイ素キャップ度であり、そして以下の投降:

記載 2 基板の上にケイ素 - ゲルマニウム合金からなる裏知のエッチストップ層を形成し:

飲造記のエッチストップ層の上に追加のケイ素キャップ層を形成し;

和配機械的基板の、和配第1ケイ素基板側とは反対 の面に初記第2ケイ素基板を結合し;そして

育記第1 および第2 ケイ素を仮ならびに資配第1 および第2 の歪んだエッチストップ層を、配配第1 および第2 ケイ素キャップ層の下層部分を除去することなく除去し、それにより訂配第1 および第2 ケイ素キャップ層の下層部分を問記機械的基板の関表面上に残し、半年体準層を形成する

をさらに含む糖求項!配穀の方法。

- 15. 取記エッチストップ層を形成する段階が、前記ケイ要順中に基設されたケイ素一下族元素合金層を形成するために、ケイ実以外の収扱元素イオンを育むケイ素層中に想め込むことからなる原来項「記載の方法。
- 16. 育記電設層がケイ素 スズ合金から様成されるよう に、育記イオンがスズイオンからなる請求項15記載 の方法。

羽杆章

寒い絶縁体上シリコン層の製造方法

発明の背景

本発明に、絶縁体上シリコン構造を製造する方法、及び特にシリコン・ゲルマニウム合金を含む新規なエッチストップ(etch stop) を使用したそのような構造の製造に関する。

背景の説明

超高色度集赘回路(VLSI)の現股層において、トランジスター及び半導体構造の寸法は1マイクロメーター以下に小さくなり、多くの新しい問題に取り組まなければならない。一般に、より大きな分離がデバイス度で必要とされる。CMOSを適用するため、この分離はラッチアップ(latch-up)を防止しなければならない。同時に、この増加された分離は、可能なチップ空間を観性にして提供されるべきではない。

絶数体上シリコン(SOI)技術は、この問題に取り 個んだうちの特に見込みがある方法であることが明らか である。絶縁体上シリコン基板は、高速度、耐ラッチア ップ性であり、放射退過能が大きいデバイスの軽速に使 用される。往入された酸素原子による分離(SIMO X)は、現在のところ、シリコンをサファイアに置き換 えるために最も十分に研究されたSOIシステムである。

- 17、 町紀里登層がケイ素一般合金から構成されるように、 前記イオンが鉛イオンからなる関東項15記載の方法。
- 18. 前配堆数層がケイ素ーゲルマニウム合金から構成されるように、育配イオンがゲルマニウムイオンからなる飲水項15配載の方法。
- 19. 官記エッチストップ層が第1エッチストップ層であり、そして数エッチストップ層を形成する段階が以下の段階:

育配第1エッチストップ層の上にスペーサー層を形成し:

数スペーサー館の上にケイ素-ゲルマニウム合金からなる第2ェッチストップ額を形成し:そして

数家 2 エッチストップ層 の上にケイ素キャップ層を 形成する

からなり、そして

和記録去段階が、前記ケイ素キャップ層の下層部分を除去することなく、前記ケイ素差板ならびに前記第 1 および第2 エッテストップ層を除去する、請求項1 記載の方法。

20. 育記電設層がケイ素ーゲルマニウム合金から構成されるように、育記イオンがゲルマニウムイオンからなる欝水項19記載の方法。

特表平4-506587 (3)

この技術の一般的実施例は、R.J. Lineback. "S O J チップへの是数酸化物の要率延路(Buried Oxide Marks Poste to SDI Chips)", <u>Blectornics Week</u>, Oct, I, 1984, pp. 11-12による論文に示されている。

この動文に示されているように、酸素イオンは基板シリコン中に星数量化物層を形成するため、基板シリコン中に住入される。その後、住入物は2時間アニール化され、そのため、星数酸化物上に横たわるシリコン的分は単結晶シリコンとなる。その後、種々の半導体デバイスは単結晶層上に形成される。下級りされた複数酸化物は、鉄接するデバイス及び基板部分の間に分離を提供する。

SIMOXが見込みのある技術であるにもかかわらず、 活性デバイス領域中の住人により発生した連続収位は、 材料の性能を制限する。さらに、粗壓な品質の複数酸化 物は裏側のチャネル層電をもたらす。

S I M O X の代わりとして、絶縁体上シリコンの総合およびエッチパック [Bood and etch back silicos-on-insulator(82501)]は、整設酸化物における欠層および電荷トラッピング状態の少ない、よりされいな酸化物/シリコンインターフェースの利点を有する。

この材料はシードおよび/またはハンドルウェーハを 酸化することにより発生し、2種のウエーハを結合する ことが引続き行われる。活性デバイス領域は、望ましい フィルム厚さに折り重ね、及びエッチングによりシード ウエーハ上に発生する。この技術は600ヵmのS〇1 の整章に適当であるにもかかわらず、エッチストップの 存在は500mmまたはそれ以下のサび厚みを持つSO 1ウエーハを連成するために必須である。

発明の要約

従って、本勢男の目的は改善された絶貌体上シリコン (SOI)の製造方法である。

本契切のその他の目的は、最終シリコン層が実質的に 均一で欠陥が無い絶線体上シリコン方法を各供すること である。

さらに本発明のその他の目的は、改善された絶縁体上 シリコンの製造方法を提供することであり、 助力法に終 いては最終シリコン層のエッチングは最終シリコン層中 の技存のドーパントおよび欠高を残すことなく、より正

確に異数することができる。

本男明の他の目的は、500nmまたはそれ以下の呼び厚みを守するS01ウェーハを生じることである。

古い方法に対する本男男の利点は、分子線エピタキシーまたは化学裏着のような技術を使用し、それによって 欠陥の混入を最小度にして、エッチストップがウエーハ 中で成長することである。

エッチストップ層を生じる代音方法がゲルマニウムのイオン住入によるにもかかわらず、住人段階は必要ではない。さらに、ゲルマニウムがシリコン中で電気的に活性なドーパントでないので、表存p・またはn・ドービングが引き続く工程の後に残らない。

本発明の他の目的、特徴及び制度は以下に記載され、 輸水項に再挙された好ましい実施例の辞組から当業者に 明らかであろう。

図面の簡単な説明

節付の図面に関して考慮するとき以下の詳細を参展することにより、より良く理解されるのと問題に本発明のより完全な評価、及びその付配する利点の多くは容易に得られるだろう。

図 1 はシードウエーハ(seed water)の説明図である。 図 2 はハンドルウエーハ(handle water)の説明図である。

図8は一緒に結合されたシード及びハンドルウェーハの数明区である。

図4は、ラップ仕上げ及び磨きの後の図3の検査の数 明図である。

図 5 は、シリコンーゲルマニウム合金層に過ぎ的にエッチングした後の図 4 の機造の説明図である。

図 8 は好ましい具体例のSOI構造の製明図である。

関1は本発明の第二の具体側の説明図である。

図 8 は本発明の第二の具体側の結果として得られたSO 1 株益の説明図である。

図 f 及び l 0 は本発明の第三の具体側のシード及びハンドルウェーハの説明図である。

型11は、一緒に結合した後の第三の具体例のシード 及びハンドルウエーハの説明図である。

図 1 2 は、第三の具体例の結果として得られたSOI 輸送の説明図である。 図13は、本発明の第四の具体例のシードウエーハの 歴明図である。

特表平4-506587 (4)

好ましい具体側の説明

このプロセスにおいて、シリコン基板上にストレインド層ケイ素ーマグネシウム合金が、続いて厚さ可愛のケイ素キャップが成長する。このキャップはデパイスが超立てられ、続いて結合され、薄くされ、そしてエッチパックされる仮域であるので、キャップは欠陥を持たず不能でないことが重要である。

次に図面について特に図1について説明すると、組み込まれた(iacorporated)エッチストップを増えるシリコンシードウェーハは次のように製造される。先ず、 P 又はロドープ化シリコンウェーハ20が標準的なクリーニング接作をを用いて滑揚される。清掃されたウェーハ20は、次いでエピタキシャルシリコン又はゲルマニウムを成長させ得る系に入れられる。両分子ピームエピタキシー(MBE)及び化学感着(CVD)は、電波的にに、ウェーハを成長チャンパに入れ、続いて700~1100で、より好ましくは750~950で、そして最も好ましくは800~900でに加熱することにより、そのシしくは800~900でに加熱することにより、そのシ

リコン酸化物をその場で除去される。酸化物除去はシリコンフラックス中の加熱、又は希ガスイオンの要素(水ンパード)によっても可能である。

シリコン経費層22は次いでウェーハ20上で成長す る。本発明にとって必要ではないけれども、顕著層 2.2 はピッチング又はホールの無い平滑シリコン豊面を得る ことを助ける。この観査層22は約650℃の温度で、 100人~1μm厚の厚さに成長する。級衡層22にと って好ましい厚さは300~500人である。エッチス トップ層24は次いで最新層22上で成長する。エッチ ストップ層24は分子ビームエピタキシー又は化学抜着 のような技術によりシードウェーハ中に成長させること ができる。これらの威長技術は良く開発されており、シ ャープなシリコン/合金インターフェースを発生させ る。エッチストップ層 2 f はSit-z Ges 合金(X = 0.1 \sim 0.5)であってよい。より好ましくは $X=0.2\sim$ 0.4 である。好ましい具体例においてエッチストップ層24 はSi。、・Ge。。 合金であり、観客層22上に400 ~900℃より好ましくは500~800℃で成長させ られる。エッチストップ層24の厚さは100~5000 人の屋である。より好ましい屋さは200~700℃で ある。エッチストップ層24はケイ素と最及び鉛のような 他の第1V鉄元素からなる合金で構成されていてもよい。

ケイ素キャップ層 28は次いで厚さ 2 0 0 Å ~ 1 μm厚 さのシリコンゲルマニウム合金上で成長する。ケイ素キ マップ層は、より好ましくは500~800でで成長する。このエピタキシャルキャップ層28のドーピングタイプ及びドーピング機関は、銀立てられるデバイスにより決定される。この発明でケイ素キャップ層26は10人の小ささまで成長させ得る。しかしながら、最近の技術で、パー光μmが実際の限度である。比着に続いて図しのシドウェーハは宝皿まで冷却され、成長系から独去される。

図2に示されているハンドルウェーハは、シリコンウ ェーハ20の表面を熱量化してSiO。のSOI能無層 32を生じさせることにより作られる。ウェーハ30上 の A (100) フェースはSiO。に良好なインターフェー スを、そして良好なアニソトロピックエッチ性質を提供 する。シードウェーハのエピタキシャル層28もまた酸 化されてその上に絶罪層を生じる。シードウェーハ及び ハンドルウェーハは次いで図るに示すように互いに表面 を重ねられ、そのため絶縁層2.8及び3.2が後触して絶 **磐層29を生じる。一方、図1のシードウェーハ又は図** 2のパンドルウェーハのどちらかのみが變化されても関 3の絶縁着29が生じる。歴化物量28及び32の原本 は、ハンドルウェーハとケイ素キャップ層26間の分離を 遺成するのに必要とされる厚さに依存して変わり得る。 これはS0J物質から組立てられる最終デパイスに依存 するであろう。

表面のシード及びハンドルウェーハのいずれかは無形

特表平4-506587 (5)

である。シードウェーハ及び基板ウェーハは次いで、及 気又は乾燥量素のどちらかの酸化界医気中約700℃よ りも高い温度で、接触しているウェーハモアニール化す ることにより結合される。スチーム中700~1000 ででの給合は独い結合対を生じるであろう。代わりの結 合技術はケニー(Kenny)への米国特許第3,332,137号及び アンティバス(Antypas)への米国特許第3,959,045号に記 載されている。

結合対(booded pair) のSi氨葉20は今となっては 不必要である。その最初の用途はエピタキシャル簡28 の形成及び維持のためであった。余分なSi氨氧20は様 々な方法の一つにより除去される。例えばそれは草葉に より機械的に及び/又は化学研磨に続くファ化水素=鞘 酸~酢酸(HNA) 溶液中でのエッチングにより除去さ れる。HNAの使用は、書書『セミコンダクター シリ コン (Semiconductor Silicon) 1973: (エンクトロケ ミカル ソサイエティ(Electrochemical Society),プリ ンセトン(Princeton),ニュージャージィ(NJ), ハフ (Huff)及びパージェス(Burgess) 裏〉に苦してある"コ ントロールド プリファレンシャル エッチング チク ノロジー(Controlled Preferential Etching Technology) * という表題中、第326頁にムラオカら(Nursoka et al.) により討論されている。このように大部分の余 分なSi領域20は、ケイオーゲルマニウム合金エッチー ストップ層 2.4 上に約!~2μmのケイ素を残して除去

され、図4に示されているようにキャップ層26及びパルク電域30は絶線層23により分離される。緩響層22が使用されない場合、エッチング及び研算後に1~2μmのSi層20が残るであろう。研算後、図4のウェーハは微掃され、そしてストレイン感受性エッテング浴中に置かれる。図4に示されているように緩緩層22を全立投資シリコン(1~2μm)は、ストレイン感受性又は選択エッチング液、例えば水機化カリウム 100g、K₄Cェ₁O₁A₄ 及び水400ml中のプロパノール100mlからなるものを用いて、個度初級コータリエッチングシステム中25ででエッチングすることにより除去される。

例えば年ドープ化ンリコン間 2 0 と級物層 2 2 は1 7 ~ 2 0 nm / 分の速度でエッチングすることを示していた。成長機Sin・Gen・合金は、1 7:1 よりも良い環代性で1 nm / 分の速度でエッチングすることを示していた。従って、エッチングがストレインド合金層 2 4 の扱正に異避した時、かなりのエッチング速度を示す。それは 6 0 nm ストレインド合金層 2 4 でエッチストップ 叙述 2 4 の突破のために約 1 時間を要する。役って、その時間置層中、ウェーハはそれがキャップ層 2 6 にまでエッチングされる時に選択的エッチングから外されなければたらない。

次に図5の構造は、ケイ素 - ゲルマニウム合金層2 & を攻撃し選択的に除去する第二ニッチングを被る。例え

ば第二エッチングは、北半1:1:4のアンモニア、通 酸化水素及び水からなっていてよい。

その後、区6のSOI標金が様々な半率体構造性を形成すべく更に加工されるために残る。

示されたエッチング速度及びこのニッチストップ/エッチング放系の洗機性は、2 μmシリコンの除去と2 0 nmの均一厚さを要請される海化プロセスのために効果的である。本発明で使用され得る種々のエッチングについてもっと辞述するために、その他の結合方法及びその他の機能的基板の代わりに、アパーナゼイ(Abernathey et al.) に発行された米国特許第4.601,779 号(1986年7月22日)が参考文献として本明細書に組み入れられる。

因うに示した第2の支援数様では、SOI・ウエーハ は、増加した密度を持つ3次元集被回路を製造するため に昔み重ねることができる。第1のシードウエーハは、 その上に、観音篇42、シリコンーゲルマニウム・エッ チーストップ層44、次いでシリコンキャップ層46を 成長させたSi最減40を包含する。第2のシードウエ ーハはそのとに延要展52、シリコンーゲルマニウム・ エッチーストップ層54、次いでシリコンキャップ層5 6 を成長させたSi 領域 5 0 を包含する。基板ウエーハ は、シリコンウエーハ60を包含しそれは現化されてそ の質問の表面上にSiOェの絶数領域81と63を形成 する。第1のシードウエーハは基板ウエーハの絶縁領域 81に結合しておりそして第2のシードウエーハは基板 ウエーハの絶縁領域63に結合している。その構造物を 製造するのに使用される工程は、好ましい実施整備で使 用されたものと同じものである。異なるのは、第2のシ ードウエーハの形成とその次の、基板ウエーハの第2の 散化された領域への結合のみである。 上述の結合工程が 終了した後、図7の推造は、次に、好ましい実施競機の 図1-8に関して上述のようにエッチングされて層(0 、42、44、50、52、54が新去されそしてさら に加工するための間 8 の構造を表す。

図9に示してあるように、第5の実施環想では、シリコン基板70中へゲルマニウムイオンを吸収することにより、シリコン・ゲルマニウム・エッチ・ストップ層7

特表平4-506587 (6)

2 が形成される。理没したイオンは、シリコン・スズま 分な量であるべきであり、そしてゲルマニウムイオント エネルギーは、所望のエピ層の厚みを得るのに必要な意 当な是遺序みのために選択されるべきである。図10な いし12で示した加工工程は、図1-6中で示しそして 説明したような第1の実施整律のそれらと同様である。 従って、これらの加工工程の説明をここでは繰り返さな

図13に説明してある第4の実施製御では、2個の分 着しているエッチストップ層の組み合わせをシリコン基 板中に成長せしめることができるだろう。例えば、ホウ 業はシリコン基板90中に理役でき事!のエッチストッ プ層92を形成し、次にゲルマニウムイオンの塩澄によ り限定されたシリコンーゲルマニウム合金の第2のニッ チストップ層94を形成できるだろう。ホウ素イオンは、 シリコン・ゲルマエウムエッチストップ舞りもの下部に 第1のエッチストップ層92を形成するのに充分なエネ ルギーで星没されるであろう。ホウ素とゲルマニウムイ オンは酸化物層96の形成の前後に軽致してよい。 刻の 方法としては、分離しているエッチストップ篇 9 2 と 9 4 は、二つのエッチストップ層を分離している脳瘤 8 9 3 と共に、MBEまたはCVDにより配向成長的

(epitaxially)に成品させてもよい。

質の方法としては、一つのエッチストップ層は配向点 品的 (epitaxially)に成長させそして他のニッチストッ プ層を埋設してもよく、またはその逆にしてもよい。

二つのエッチストップ層の使用は、その水ウ素エッチ ストップ層92により、集営すればシリコン層90とエ ッチストップ番92のエッチング速度の比率により、雪 く程の高い選択性をもたらす。また、関稼着93とシリ コンーゲルマニウムエッチストップ層34を使用するこ とにより、いかなるホウ素のテール(tail)も最少になる であろう。図13の株達を加工した後、シリコン層90 とエッチストップ着92は、アパーナセイ(Abernathey) の米国特許第4、601、778号中に示してあるよう に除去されるであろう。用93と94は、本発明の第1 の実施整備中に示しそして記述してあるようにして除去 されるであろう。

ここまで述べたのは、シリコンーゲルマニウム合金を、 ポンドーアンドーニッチバック・シリコンーオンーイン $\mathcal{D} = \mathcal{D} + \mathcal{F} - (\text{bond-and-etchback silicon-on-}$ insulator)技術におけるエッチストップとして使用する ことによる舞屋・シリコン・オン・インシュレイター・ ウェーハ (silicon-on-insulator wafers)の作製方法で ある.

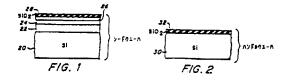
好ましい実施難機で起近したこの工程により、シリコ ンフィルムは、エッチストップSi;-.G e 。を利用す

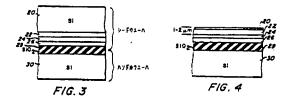
ることにより所望する程度に渡く成長させることができ る。エッチストップは、その材料中に成長し、それによ って、エッチストップの星役が不要なので、欠点のない デパイス領域の成長が可能になる。

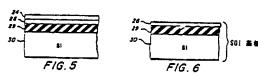
ゲルマニウムはシリコン中では電気的に活性などーパ ント(dopant)ではないので、デバイスの性能はイオン化 したドーパントからのキャリヤー分散中心の存在により 新展されるものではない。従って、相補デバイスは補償 なしに組み立てられる。その上、パックチャンネル (back channel)は、宇宙および防新技術の現存技術によ り簡単な方法で放射硬化できる。

この技術の別の用途は、X集マスクとして使用するた めのシリコン酸の作製も包含する。

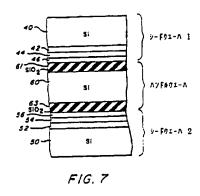
本発明の多数の変更と変形は、上記の表示を考慮に入 れれば可能である。従って、付属の請求の範囲内で、本 発明はここに特定的に記述がなくとも実施できるものと して理解できる。

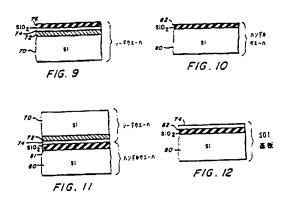


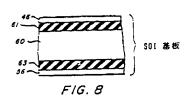


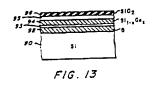


特表平4-506587(プ)









		22 #F 29	養報告	/US90/05432
	****	SUBJECT MATTER IT WIND CHIS		
1. CLASS	***********	SIENT COUNT COMMO (APE) &- se sent ten		
IPC 15): HOLL	21/20		
	L: 437/80			
- FIELD	*******	Baner 341		
			Consideration Company	
Carron	2 Stute -		1 1 27 127 013 074 147	3733,
U.S.	31	.3,33.4,Dig 12, Dig 51, 2; 156/655,657,662; 357	1/49,50 Dig 59, Dig	72, 11g (35, 11g
		Der Labertreeu Bant jed biren	The Street of Document April 1975	
				,
		`		
		SOURCE TO BE RELEVENT		I manual or Comp Co.
		Daven. "	21 4 3076	1-13
A	US, A,	3,959,045 (ANTYPAS) see cols. 2-5.	25 Pary 1970	• • • •
A .	US, A,	4,891,329 (REJSHAN) see cols. 3-6.	02 January 1990	1-13
	!			
	US, A,	4,851,078 (SHORT) 25	5 July 1989	: 1-14
A	US, A.	4,230,505 (MC) 28 0 mee cols. 2-4.	ctober 1980	1 and 15-20
	L DS. A	3,997,381 (WANTASS)	14 December 1976	1 and 15-20
	1	see cols. 5-7.		1 and 15-23
^	[US, A,	4,601,779 (ABERNATHE see cols. 3-6.	Y) 22 July 1986	1 800 17-25
	US, A.	3,721,588 (HAYS) 20 see cols. 3-5.	Herch 1973	1-14
l		•		
^	US, A,	4,255,208 (DELTECTOR see cols. 3-5.) 10 March 1961	1-14
l	:			
		(concurred)_	17: 1	-
	# #****** #		or graphic and the property of the property and the prope	a designation of the same of the same of
7				
" =				
1 " 2	~~~	the section the sections:		
J ::		F T TH SHAFE OF WASHING TO WITH MITE IN MINUTE	-4" payment of procedur to cored to consider to to	
1			V 200 TV . COMMANDO .	
		a ding comme	.1. ***********************************	
10 C40	TITICATION			our bases depart
	OVERSER 1	990	81 JAN	
-			CHI BUTTON	
		ISA/US	I WALLEST DURING	-

PCT/US9	0/05437
FURTHER INTOORSTION CONTINUED FROM THE SECOND GHIPT	;
A J. Appl. Phys., Vol. 68. No. 10, pt.1 15 November 1986, W.P. Massara, "Bonding of silicome wafers for silicom-om-insulator", pages 6943-6968.	1-14
A Appl. Phys. Lett., Vol. 43, No. 3, 01 August 1983, M. Kimura "Epitacial film transfer technique for producing single cervials: filmen an insulating substrate", pages 263-255.	1-14
↑ ■ ORGENATIONS MINIST CES. THE CTIVE ASSET SOURS RESTAUCHEST.	
· O OCOCONATIONS WHEN CONTRACT	
They beginned while support has most strain policitation or impaged all collecting may written a region 1929, but the fire	
Comm agreement processes and product assess a new response to the Seasoned St. (the Vincines)	
Characteristics and the control of t	.,
2 - Carria	
KTRAIN	
A D GOTTEN TIONS AMENG RELLA BL INABLISME IN FYCHIES.	
To a payment dead despitating discharge from a margin suscention on the constitutional opposition on 44 Memory,	
As all recurred estimated opports tops once priory good for the equipment (and an enhanced opports being as the contractional applications on the contractional applications on the contractional applications and the contractional applications are substituted to the contraction and the contraction and the contraction are contracted applications.	
\$\begin{align*} \$align*	
A set appropriations about the laborage strange strange stage to produce the produced the strange partners or and sea come the first come of the sea come to the sea come	يدامين فيداودان وط احدا
Law describe comparison and minimum on instalming and described comparison and co	

特表平4-506587(8)

第1頁の続き

@発 明 者 ヒューズ, ハロルド エル.

⑫発 明 者 クブ,フランシス ジェー

アメリカ合衆国, ワシントン, デイー。シー。20375-5000, ネイパル リサーチ ラポラトリー, コード 6816

アメリカ合衆国, ワシントン, デイー。シー、20375-5000, ネイ

パル リサーチ ラポラトリー, コード 6813

特表平4-506587 (8)

第1頁の続き

個発 明 者 ヒューズ, ハロルド エル.

⑦発 明 者 クブ, フランシス ジェー

アメリカ合衆国, ワシントン, ディー。シー、20375-5000, ネイ

パル リサーチ ラポラトリー, コード 6816

アメリカ合衆国, ワシントン, ディー。シー。20375-5000, ネイ

パル リサーチ ラポラトリー, コード 6813